PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-182392

(43)Date of publication of application: 26.06.2002

(51)Int.CI.

G03F 7/039 C07C381/00 C08K 5/41 C08L101/12 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-376059

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

11.12.2000

(72)Inventor: AOSO TOSHIAKI

(54) POSITIVE TYPE RESIST COMPOSITION FOR ELECTRON BEAM OR X- RAY (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance performance in the microfabrication of a semiconductor device using electron beams or X-rays and to provide a positive type resist composition for electron beams or X-rays which satisfies sensitivity, resolution and resist shape to the use of electron beams or X-rays.

SOLUTION: The positive type resist composition for electron beams or X-rays contains (A) a resin having at least one of specified repeating units of formula (III) or (IV) and (B) a compound having a disulfone group.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-182392 (P2002-182392A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.Cl. [†]		識別記号	*	FΙ			. 7	-7]-ド(参考)
G03F	7/039	601		G03F	7/039		601	2H025
C07C	381/00			C07C	381/00			4H006
C08K	5/41			C08K	5/41			4 J 0 0 2
C08L	101/12			C08L	101/12			
G03F	7/004	501		G03F	7/004		501	•
			審査請求	未請求 請	求項の数4	OL	(全 56 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2000-376059(P2000-376059)

(22) 出願日 平成12年12月11日 (2000.12.11)

(71)出類人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 育合 利明

静岡県梯原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】電子線又はX線を使用する半導体素子の微細加工における性能向上を目指すものであり、電子線又はX線の使用に対して感度、解像度とレジスト形状の特性を満足する電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物を提供することである。

【解決手段】 (A) 一般式 (III) 又は (IV) で表される特定の繰り返し単位を少なくとも1個有する樹脂、及び (B) ジスルホン基を有する化合物を含有する電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)一般式(III)又は(IV)で表される繰り返し単位を少なくとも1個有する樹脂、及び

(B) ジスルホン基を有する化合物を含有する電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

【化1】

式中、Rgは水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換 基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基 を表す。-OR6及び-COOR6は酸の作用により分解 しアルカリ可溶性を示す基を表す。R7及びR8は、同じ でも異なっていても良く、水素原子、ヒドロキシル基、 ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、 アルコキシ基、アシル基、アルキル基、シクロアルキル 基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を 表す。A2は、単結合、置換基を有しても良い、2価の アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基も しくはアリーレン基、又は一〇一〇〇一Rgー、一〇〇 -O-R₁₀-、-CO-N (R₁₁) -R₁₂-を表す。R g、R10、及びR12は、各々独立に、単結合、又はエー テル構造、エステル構造、アミド構造、ウレタン構造も しくはウレイド構造を有しても良く、置換基を有してい ても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シク ロアルキレン基又はアリーレン基を表す。R11は、水素 原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロ アルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。nは 1~3の整数を表す。また複数のR6同士、R6とR7又 はR8、またはR7とR8は結合しても良い。

【請求項2】 (A) 成分の樹脂が、更に一般式 (V) 又は (VI) で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載の電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。。

【化2】

$$+CH_{2}$$
 $+CH_{2}$
 $+CH_$

式中、R₁₃は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換 基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基 を表す。R14は水素原子、置換基を有していても良いア ルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキ ル基、アリール基もしくはアシル基を表し、一〇尺14、 -COOR14として、アルカリ可溶基又は酸に対し実質 的に分解性を示さない基を表す。R15及びR16は、同じ でも異なっていても良く、水素原子、ヒドロキシル基、 ハロゲン原子、シアノ基、又は、置換基を有していても 良い、アルコキシ基、アシル基、アルキル基、シクロア ルキル基、アルケニル基、アラルキル基又はアリール基 を表す。A3は単結合、置換基を有しても良い、2価の アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基も しくはアリーレン基、又は一〇一〇〇一Rgー、一〇〇 $-O-R_{10}-$ 、 $-CO-N(R_{11})-R_{12}$ を表す。 Rg、R10、及びR12は、各々独立に、単結合、又はエ ーテル構造、エステル構造、アミド構造、ウレタン構造 もしくはウレイド構造を有しても良く、置換基を有して いても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シ クロアルキレン基又はアリーレン基を表す。R11は、水 素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シク ロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。n は1~3の整数を表す。また複数のR₁₄同士、R₁₄とR

【請求項3】(B)ジスルホン基を有する化合物が一般式(PAG5)で表される化合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

15又はR16、又はR15とR16が結合しても良い。

R₀₁-SO₂-SO₂-R₀₂ (PAG 5) 式 (PAG 5) 中、R₀₁及びR₀₂は、各々独立に、置換 基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、又はアラルキル基を示す。

【請求項4】更に(D)酸拡散抑制剤を含有することを 特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の電子線又は X線用ポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSI、高容量マイクロチップの製造などのマイクロリソグラフィープロセスや、その他のフォトファブリケーションプロセスに好適に用いられるポジ型レジスト組成物に関するものである。更に詳しくは、電子線、X線等を使用して高精細化したパターンを形成し得るポジ型レジスト組成物に関するものであり、特に電子線等の高エネルギー線を用いる半導体素子の微細加工に好適に用いることができる高感度なポジ型レジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造においては、クオーターミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加

工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たすためにリソグラフィーに用いられる露光装置の光源波長は益々短波長化し、現在ではKrFエキシマレーザー光(248nm)、ArFエキシマレーザー光(193nm)の実用が進められ、更にF2エキシマレーザー光(157nm)の使用について研究が進めれている。一方、電子線、X線、EUV(13nm)などの高エネルギー線による微細パターン形成が検討されている。特に電子線、X線は次世代以降のパターン形成技術として位置付けられ、高感度、高解像度、且つ矩形なプロファイル形状を形成し得るポジ型レジストの開発が望まれている。

【0003】電子線リソグラフィーは、加速された電子 線がレジスト材料を構成する原子と衝突を起こす過程で 化合物にエネルギーを与え、レジスト材料の反応を生起 し画像を形成させるものである。一般に電子線レジスト の場合、入射する電子が電荷を持ち、レジスト材料を構 成する物質の原子核や電子と相互作用を及ぼし合うた め、電子線がレジスト膜に入射した際には散乱を生じる (電子の散乱については「THOMPSON, WILLSON, BOWDEN 著 "Introduction to Microlithography" ACS Symposiu m Series 219, P. 47-63」に記載)。そのた め照射部では、レジスト膜表面より基板界面に向け照射 部が広がり、ポジ型レジストの場合、逆テーパー形状の パターンプロファイルを形成したり、解像度の低下を起 こすなどの問題があった。電子線を高加速化することに より直進性が増大し、電子散乱の影響が少なくなると高 解像度で矩形な形状のパターン形成が可能となるが、一 方で電子線のレジスト膜に対する透過性が増加し、感度 が低下するという問題が生じた。この様に電子線リソグ ラフィーにおいては、感度と解像度、レジスト形状がト レード・オフの関係にあり、これを如何に両立し得るか が課題であった。

【0004】これらに対するレジスト材料としては、感度を向上させる目的で、主に酸触媒反応を利用した化学増幅型レジストが用いられ、ポジ型レジストに対しては主成分として、アルカリ可溶性基を酸分解性基で保護した樹脂、酸発生剤から成る化学増幅型組成物が有効に使用されている。

【0005】このような酸分解性基で保護された樹脂としては、例えば、特開昭59-45439公報、特開昭60-3625公報、特開昭62-229242公報、特開昭63-27829公報、特開昭63-36240公報、特開昭63-250642公報、Polym. Eng. Sci., 23巻, 12頁(1983); ACS. Sym. 242巻、11頁(1984); Semiconductor World 1987年、11月公報、91頁: Macromolecules, 21巻、1475頁(1988); SPIE, 920巻、42頁(1988)等に記載されている露光により酸を発生する化合物と、第3級または2級炭素(例えばtert-ブチル、2-シクロヘキセニル)のエステルまたは炭酸エステル化合

物との組合せ系があげられる。

【0006】特開平2-198747号公報にはポリ (pーヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基を全部あるいは部分的にテトラヒドロピラニル基で保護した樹脂を含有することを特徴とするフォトレジスト組成物が開示されている。特開平4-219757号公報には同様にポリ (pーヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基の20~70%がアセタール基で置換された樹脂を含有することを特徴とするフォトレジスト組成物が開示されている。更に特開平5-249682号公報にも同様のアセタール保護された樹脂を用いたフォトレジスト組成物が開示されている。

【0007】また特開平8-123032号公報にはアセタール基で置換された基を含む三元共重合体を用いたフォトレジスト組成物が示されている。更に、特開平5-113667号公報、特開平6-266112号公報、特開平6-289608号公報、特開平7-209868号公報にはヒドロキシスチレンと(メタ)アクリレート共重合体よりなるフォトレジスト組成物が開示されている。

【0008】更に、特開平3-249654号公報には p-tert-プトキシカルボニルオキシスチレンのポリマーを用いた化学増幅型フォトレジスト組成物や米国特許 第4,491,628号公報には酸発生剤としてオニウム塩を用いたレジスト組成物が開示されている。

【0009】また、tert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンと、アセタール基で置換されたポリヒドロキシスチレンとの混合物を樹脂成分とし、放射線の照射により酸を発生する化合物および有機カルボン酸化合物とを含むポジ型レジスト組成物が特開平8-262721公報、特開平9-6002公報、及び特開平9-22117公報に、tert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンと、アセタール基で置換されたポリヒドロキシスチレンと、アセタール基で置換されたポリヒドロキシスチレンとの混合物を樹脂成分とし、放射線の照射により酸を発生する化合物と有機カルボン酸化合物及びアミン成分とを含有するポジ型レジストが特開平9-6001公報に開示されている。

【0010】また酸発生剤については、特公平8-3635号には有機ハロゲン化合物、特開平2-52348号にはBr、Clが置換した芳香族化合物、特開平4-367865号にはBr、Clが置換したアルキル基、アルコキシ基を有する芳香族化合物、特開平2-150848号、特開平6-199770号にはヨードニウム、スルホニウム化合物、特開平3-87746号にはハロアルカンスルホネート化合物、特開平4-210960号、特開平4-217249号にはジアゾジスルホン化合物、又はジアゾスルホン化合物、特開平4-336454号にはBr、I置換アルキルトリアジン化合物、特開平4-291258号

にはスルホンアミド、スルホンイミド化合物、特開平4-291259号には多価フェノールのスルホン酸化合物、特開平4-291260号、特開平4-291261号、特開平6-202320号にはナフトキノンジアジド-4-スルホネート化合物、特開平5-210239号にはジスルホン化合物、特開平6-236024号にはN-オキシイミドスルホネート化合物、米国特許第5344742号にはベンジルスルホネート化合物等が開示されている。

【0011】但しこれらの化合物の何れの組み合わせにおいても、高加速電圧条件下での電子線照射やX線照射で十分な高感度を得ることは困難であり、且つ感度と解像度、レジスト形状を満足し得るレベルで両立させることは課題となっていた。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、電子線又はX線を使用する半導体素子の微細加工における性能向上を目指すものであり、電子線又はX線の使用に対して感度、解像度とレジスト形状の特性を満足する電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物を提供することである。更に半導体素子の量産性に適合した高加速電圧の次世代EB照射装置(スループット向上を目指した、EBブロック照射機又はEBステッパー(逐次縮小投影照射機))に対応できる、高感度を示す電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物を提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、本発明の目的が以下の特定の組成物を使用することで見事に達成されることを見出し、本発明に到達した。即ち、本発明は下記構成である。

【0014】(1)(A)一般式(III)又は(IV)で表される繰り返し単位を少なくとも1個有する樹脂、及び(B)ジスルホン基を有する化合物を含有する電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

[0015]

【化3】

【0016】式中、R5は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。一OR6及び一COOR6は酸の作用により分解しアルカリ可溶性を示す基を表す。R7及

びR8は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシ 基、アシル基、又は置換基を有していても良いアルキル 基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基も しくはアリール基を表す。

【0017】A2は、単結合、置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又は一〇一〇〇一Rgー、一〇〇一〇一R10一、一〇〇一N(R11)-R12一を表す。Rg、R10、及びR12は、各々独立に、単結合、又はエーテル構造、エステル構造、アミド構造、ウレタン構造もしくはウレイド構造を有しても良く、置換基を有していても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。R11は、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。 nは1~3の整数を表す。また複数のR6同士、又はR6とR7又はR8が結合しても良い。

【0018】(2)(A)成分の樹脂が、更に一般式(V)又は(VI)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する樹脂であることを特徴とする上記(1)に記載の電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

[0019]

【化4】

【0020】式中、R₁₃は水素原子、ハロゲン原子、シ アノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハ ロアルキル基を表す。R14は水素原子、置換基を有して いても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 基、アラルキル基、アリール基もしくはアシル基を表 し、-OR₁₄、-COOR₁₄として、アルカリ可溶基又 は酸に対し実質的に分解性を示さない基を表す。 R15及 びR16は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ヒ ドロキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、又は、置換基 を有していても良い、アルコキシ基、アシル基、アルキ ル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基 又はアリール基を表す。A3は単結合、置換基を有して も良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロ アルキレン基もしくはアリーレン基、又は一〇一〇〇一 R_{9} -, $-CO-O-R_{10}$ -, $-CO-N(R_{11})$ -R 12を表す。Rg、R10、及びR12は、各々独立に、単結 合、又はエーテル構造、エステル構造、アミド構造、ウ レタン構造もしくはウレイド構造を有しても良く、置換基を有していても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。R11は、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。nは1~3の整数を表す。また複数のR14同士、R14とR15又はR16、又はR15とR16が結合しても良い。

(3) (B) ジスルホン基を有する化合物が一般式 (PAG5) で表される化合物であることを特徴とする上記 (1) 又は (2) に記載の電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

R₀₁-SO₂-SO₂-R₀₂ (PAG 5) 式 (PAG 5) 中、R₀₁及びR₀₂は、各々独立に、置換 基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、又はアラルキル基を示す。

【0021】(4) 更に(D)酸拡散抑制剤を含有することを特徴とする前記(1)~(3)のいずれかに記載の電子線又はX線用ポジ型レジスト組成物。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。

【0023】[1]酸分解性樹脂((A)成分)本発明の酸分解性樹脂は、一般式(III)又は(IV)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する樹脂である。一般式(III)又は(IV)における各置換基について詳細に説明する。

【0024】R5、R7、R8、R11のアルキル基として は、例えば炭素数1~8個のアルキル基であって、具体 的には、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル 基、sec-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、 オクチル基を好ましく挙げることができる。R5のハロ アルキル基としては、例えば炭素数1~4個のハロアル キル基であって、具体的には、ハロメチル基、ハロエチ ル基、ハロプロピル基、n-ハロブチル基、sec-ハロブ チル基を好ましく挙げることができる。R7、R8、R11 のシクロアルキル基としては単環型でも良く、多環型で も良い。単環型としては炭素数3~8個のものであっ て、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキ シル基を好ましく挙げることができる。多環型としては 例えば、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニ ル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、αーピネ ル基、トリシクロデカニル基等を好ましく挙げることが できる。

【0025】 R_7 、 R_8 、 R_{11} のアリール基としては、例えば炭素数 $6\sim15$ 個のアリール基であって、具体的には、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、ナフチル基、アントリル基、9,10ージメトキシアントリル基等を好ましく挙げることができる。 このアリール基の芳香環を形成

する炭素原子にオキソ基が1つ以上置換していても良い (例えば1,2ーナフトキノー4ーイル基、9,10ーアントラキノー2ーイル基等)。R7、R8、R11のアラルキル基としては、例えば炭素数7~12個のアラルキル基であって、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を好ましく挙げることができる。

【0026】R7、R8のアルケニル基としては、例えば 炭素数2~8個のアルケニル基であって、具体的には、ビニル基、アリル基、ブテニル基、シクロヘキセニル基 を好ましく挙げることができる。R7、R8のアルコキシ 基としては、例えば炭素数1~8個のアルコキシ基、 nープロポキシ基、 ブトキシ基、 ペントキシ基、アリルオキシ基、オクトキシ基等を好ましく挙げることができる。R7、R8のアシル基としては、例えば炭素数1~10個のアシル基であって、具体的には、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ピバロイル基、オクタノイル基、ベンゾイル基等を 好ましく挙げることができる。

【0027】また A_2 、 R_9 、 R_{10} 、 R_{12} のアルキレン基としては、好ましくはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基、オクチレン基等の炭素数 $1\sim8$ 個のものが挙げられる。 A_2 、 R_9 、 R_{10} 、 R_{12} のアルケニレン基としては、好ましくはエテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数 $2\sim6$ 個のものが挙げられる。 A_2 、 R_9 、 R_{10} 、 R_{12} のシクロアルキレン基としては、好ましくはシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基等の炭素数 $5\sim8$ 個のものが挙げられる。 A_2 、 R_9 、 R_{10} 、 R_{12} のアリーレン基としては、好ましくはフェニレン基、トリレン基、ナフチレン基等の炭素数 $6\sim15$ 個のものが挙げられる。

【0028】また複数の R_6 同士、又は R_6 と R_7 又は R_8 が結合して形成した環としては、ベンゾフラン環、ベンゾジオキソノール環、ベンゾピラン環等の構造を構成する酸素原子を含有する $4\sim7$ 員環が挙げられる。

【0029】OR6、COOR6で表される酸の作用により分解しアルカリ可溶性を示す基としては、具体的には一〇一C(R101)(R102)(R103)、一〇一C(R101)(R102)(OR104)、一〇一COO一C(R101)(R102)(R103)、一〇一C(R105)(R106)COO一C(R101)(R102)(R103)、一COO一C(R101)(R102)(OR104)を表し、R101~R103、R105、R106は水索原子、置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、もしくはアリール基であり、R04は置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルケニ

ル基、アラルキル基、もしくはアリール基は上記で示したものが挙げられる。またR₁₀₁~R₁₀₄の内の二つが結合して、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロピラン環等の4~7員環を形成しても良い。

【0030】これらの基に更に置換してもよい置換基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基等の活性水素を有するものや、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子)、アルコキシ基(メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等)、チオエーテル基、アシル基(アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基等)、アシロキシ基(アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等)、アルコキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基等)、シアノ基、ニトロ基、αー

カンファニル基等が挙げられる。ここで、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基は上記で示したものが挙げられるが、アルキル基は、更にフッ素原子で置換されていても良く、また、アミド構造を有していても良い。上記の更なる置換基の中で2つ以上置換している場合、それらのうち2つが結合して環を形成しても良い。また、その環にはオキソ基を含んでいても良い。

【0031】一般式 (III) 又は (IV) で表される繰り返し構造単位の含量は、全ポリマー組成中において5~80モル%、好ましくは10~50モル%、更に好ましくは20~40モル%の範囲で使用される。

【0032】以下に一般式(III)又は(IV)で表される繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

[0033]

【化5】

[0034]

【化6】

[0035]

【化7】

[0036]

【化8】

[0037]

【化9】

【0038】更に好ましくは一般式(V)又は(VI) で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する樹脂で ある。

[0039]

[
$$(V)$$
]

 (V)
 (V)
 (V)

【0040】式中、R₁₃は水素原子、ハロゲン原子、シ アノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハ ロアルキル基を表す。R14は水素原子、置換基を有して いても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 基、アラルキル基、アリール基もしくはアシル基を表 し、-OR₁₄、-COOR₁₄として、アルカリ可溶基又 は酸に対し実質的に分解性を示さない基を表す。

(TV-18)

【0041】R₁₅及びR₁₆は、同じでも異なっていても 良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シア ノ基、アルコキシ基、アシル基、又は置換基を有してい ても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。

【0042】A3は単結合、置換基を有しても良い、2 価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン 基もしくはアリーレン基、又は-O-CO-Rg-、- $CO-O-R_{10}-$ 、-CO-N (R_{11}) $-R_{12}$ を表す。 $R_9 \sim R_{12}$ は前記と同義である。nは $1 \sim 3$ の整数を表 す。また複数のR₁₄同士、R₁₄とR₁₅又はR₁₆、又はR 15とR16が結合しても良い。

【0043】一般式 (V) 又は (VI) で表される繰り 返し構造単位の含量は、全ポリマー組成中において0~ 80モル%、好ましくは10~70モル%、更に好まし くは30~60モル%の範囲で使用される。

【0044】以下に一般式(V)~(VI)で表される 繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限 定されるものではない。

[0045]

【化11】

[0046]

【化12】

[0047]

[0048]

【化14】

1.000

[0049]

【化15】

【0050】上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用しても良いし、複数を混合して用いても良い。

【0051】本発明(A)の樹脂は、上記の繰り返し構造単位以外にも、更に本発明のポジ型レジストの性能を向上させる目的で、他の重合性モノマーを共重合させても良い。

【0052】使用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。例えば、上記以外のアクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロトン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物である。

【0053】具体的には、例えばアクリル酸エステル類、例えばアルキル(アルキル基の炭素原子数は1~1

0のものが好ましい) アクリレート (例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸 t ープチル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ー t ーオクチル、クロルエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、など) アリールアクリレート (例えばフ

【0054】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキル (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好ましい) メタクリレート (例えば、メチルメタクリレート、

ェニルアクリレートなど);

エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、 t ープチルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、シクロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、5ーヒドロキシペンチルメタクリレート、2・2・ジメチルー3ーヒドロキンプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、アリールメタクリレート (例えば、フェニルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレートなど);

【0055】アクリルアミド類、例えば、アクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチ ル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒ ドロキシエチル基、ベンジル基などがある。)、N-ア リールアクリルアミド (アリール基としては、例えばフ エニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、 シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシ フェニル基などがある。)、N、N-ジアルキルアクリ ルアミド (アルキル基としては、炭素原子数1~10の もの、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、イソブ チル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがあ る。)、N, N-ジアリールアクリルアミド(アリール 基としては、例えばフェニル基などがある。)、 Nーメ チルーN-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエ チルーNーメチルアクリルアミド、N-2-アセトアミ ドエチルーNーアセチルアクリルアミドなど;

【0056】メタクリルアミド類、例えば、メタクリル アミド、N-アルキルメタクリルアミド (アルキル基と しては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル 基、エチル基、tーブチル基、エチルヘキシル基、ヒド ロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N ーアリールメタクリルアミド(アリール基としては、フ ェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリ ルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロピル 基、ブチル基などがある。)、N, N-ジアリールメタ クリルアミド(アリール基としては、フェニル基などが ある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリ ルアミド、NーメチルーNーフェニルメタクリルアミ ド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなど: アリル化合物、例えば、アリルエステル類(例えば、酢 酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウ リン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリ ル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルな ど)、アリルオキシエタノールなど;

【0057】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニ ルエーテル(例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチ ルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキ シルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエ ーテル、1ーメチルー2、2ージメチルプロピルビニル エーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキ シエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジェ チルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチル ビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒド ロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエ ーテル(例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリル エーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニルー 2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエ ーテル、ビニルアントラニルエーテルなど):

【0058】ビニルエステル類、例えば、ビニルプチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルフェニルアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルーβーフェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフトエ酸ビニルなど;

【0059】スチレン類、例えば、スチレン、アルキル スチレン(例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレ ン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルス チレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキ シルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフ ルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセ トキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例 えば、メトキシスチレン、4-メトキシ-3-メチルス チレン、ジメトキシスチレンなど)、ハロゲンスチレン (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリク ロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルス チレン、プロムスチレン、ジブロムスチレン、ヨードス チレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2 ープロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オルー3ートリフルオルメチルスチレンなど)、カルボ キシスチレン、ビニルナフタレン;

【0060】クロトン酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル (例えば、クロトン酸ブチル、クロトン酸ヘキシル、グリセリンモノクロトネートなど);イタコン酸ジアルキル類 (例えば、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど);マレイン酸

あるいはフマール酸のジアルキルエステル類 (例えば、 ジメチルマレレート、ジブチルフマレートなど)、無水 マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリ ロニトリル、マレイロニトリル等がある。その他、一般 的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であれ ばよい。

【0061】上記繰り返し構造単位を有する本発明の樹脂(A)の好ましい分子量は、重量平均で1,000~500,000であり、更に好ましくは3,000~50,000の範囲で使用される。分子量分布(Mw/Mn)は1~10であり、好ましくは1~3、更に好ましくは1~1.5の範囲のものが使用される。分子量分布の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。本発明の樹脂は、常法(例えばラジカル重合)に従って合成できる。

【0062】本発明の樹脂(A)の添加量は組成物の全固形分を基準として、50~99重量%、好ましくは60~98重量%、更に好ましくは65~95重量%の範囲で使用される。

【0063】 [2] ジスルホン基を有する化合物((B) 成分)

本発明の組成物は、電子線又はX線の照射により酸を発生する化合物(酸発生剤)としてジスルホン基(-SO₂-SO₂-)を有する化合物を含有する。

【0064】ジスルホン基を有する化合物として、一般式 (PAG5) で表される化合物が好ましい。

R₀₁-SO₂-SO₂-R₀₂ (PAG 5) 式 (PAG 5) 中、R₀₁及びR₀₂は、各々独立に、置換

基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、又はアラルキル基を示す。

【0065】R01又はR02のアルキル基としては、例えば炭素数1~8個のアルキル基であって、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基を好ましく挙げることができる。R01又はR02のシクロアルキル基としては炭素数3~8個のものであって、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基を好ましく挙げることができる。多環型としては例えば、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、αーピネル基、トリシクロデカニル基等を好ましく挙げることができる。

【0066】 R_{01} 又は R_{02} のアリール基としては、例えば炭素数 $6\sim15$ 個のアリール基であって、具体的には、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、ナフチル基、アントリル基、9,10ージメトキシアントリル基等を好ましく挙げることができる。 R_{01} 又は R_{02} のアラルキル基としては、例えば炭素数 $7\sim12$ 個のアラルキル基であっ

て、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、ナフチル メチル基等を好ましく挙げることができる。

【0067】これらの基に更に置換してもよい置換基と しては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、 アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロ キシル基、カルボキシル基等の活性水素を有するもの や、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、 沃素原子)、アルコキシ基(メトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ基、プトキシ基等)、チオエーテル基、アシ ル基(アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基 等)、アシロキシ基(アセトキシ基、プロパノイルオキ シ基、ベンゾイルオキシ基等)、アルコキシカルボニル 基 (メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プ ロポキシカルボニル基等)、シアノ基、ニトロ基、αー カンファニル基等が挙げられる。ここで、アルキル基、 シクロアルキル基、アリール基は上記で示したものが挙 げられるが、アルキル基は、更にフッ素原子で置換され ていても良く、また、アミド構造を有していても良い。 上記の更なる置換基の中で2つ以上置換している場合、 それらのうち2つが結合して環を形成しても良い。ま た、その環にはオキソ基を含んでいても良い。

【0068】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0069]

【化16】

$$CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-1)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CH_3$$

$$(PAG5-2)$$

$$H_3CO \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-3)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-4)$$

$$F_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CF_3$$

$$(PAG5-5)$$

$$(PAG5-6)$$

$$H_5C_2O \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-6)$$

$$H_5C_2O \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-7) \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-8)$$

$$[O O 7 O]$$

$$[\& 1 7]$$

8]

H₃C CH₃

H -so₂-so₂-cH₂

O

(PAG5-17)

(PAG5-16)

(PAG5-18)

【0072】 (B) 成分の化合物の添加量は、本発明の 組成物の全固形分を基準として、0.1~20重量%で あり、好ましくは0.5から10重量%、更に好ましく は1~7重量%である。またこれらの化合物は単独で使用しても良く、複数を混合して使用しても良い。

【0073】(B)成分の化合物は公知の方法、例えば、特開平3-289658号、独国特許3804316号に記載の方法で合成できる。市販されているものを使用してもよい。

【0074】[3] 併用してもよい酸発生剤(B)成分としてのジスルホン基を有する化合物に加えて、電子線又はX線の照射により分解して酸を発生する化合物を添加してもよい。このような電子線又はX線の照射により分解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使

用することができる。

【0075】また、その他の本発明に用いられる電子線 又はX線の照射により酸を発生する化合物としては、た とえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387(1974), T. S. Bal et al, Polymer, 21, 423(1980) 等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、 同4,069,056号、同 Re 27,992号、特開平3-140140号等 に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macrom olecules, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, Teh, Pr oc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988), 米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホス ホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307(1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143号、同339, 049号、同第410, 201号、特開平2-150848号、特開平2-296514 号等に記載 のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, Polymer J. 17, 73(1985), J. V. Crivello et al., J. Org. Che m., 43, 3055(1978), W. R. Watt et al, J. Polymer S ci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984), J. V. Criv ello et al, Polymer Bull., 14, 279(1985), J. V. Cr ivello et al, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J. V. Crivelloet al, J. Polymer Sci., Polymer Che m. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370, 693号、同16 1,811号、同410,201号、同339,049号、同233,567号、同 297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同 3,902,114号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,83 3,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同 3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivell o et al, Macromorecules, 10(6), 1307(1977), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. E d., 17, 1047 (1979) 等に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478

Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等のオニ ウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、特 開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-239736 号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭62 -58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特 開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Me ier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986), T. P. Gill et al, Inorg. Chem., 19, 3007(1980), D. Astru c, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-1614 45号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayas e et al, J. Polymer Sci., 25, 753(1987), E. Reichm anis et al, J. Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 2 3, 1(1985), Q. Q. Zhuetal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987), B. Amit et al, Tetrahedron Lett., (2 4)2205(1973), D. H. R. Barton et al, J. Chem Soc., 3571 (1965), P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Pe rkin I, 1695 (1975), M. Rudinstein etal, Tetrahedro n Lett., (17), 1445(1975), J. W. Walker et al, J. Am. Chem. Soc., 110, 7170 (1988), S. C. Busman et a l, J. Imaging Technol., 11(4), 191(1985), H. M. Hou lihan et al, Macormolecules, 21, 2001(1988), P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532 (1972), S. Hayase et al, Macromolecules, 18, 1799 (1985), E. Reichmanis et al, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6), F. M. Houlihan et al, Macromolcules, 21, 2001 (1988)、欧州特許第0 290,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、 同0,388,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181,531 号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載の 0-二トロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M. TU NOOKA et al, Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Be rner et al, J. Rad. Curing, 13(4), W. J. Mijs et al, Coating Technol., 55(697), 45(1983), Akzo, H. Adachi et al, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧 州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618, 564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,43 1,774 号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開 平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表 される光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭 61-166544号等に記載のジスルホン化合物を挙げること ができる。

【0076】また、これらの電子線又はX線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、M. E. Woodhouse et al, J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S. P. P appas et al, J. Imaging Sci., 30(5), 218(1986)、S. Kondo et al, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9,625(1988)、Y. Yamada et al, Makromol. Chem., 152, 153, 163(1972)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979)、米国特許第

3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、 特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-1460 38号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭 63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【0077】さらにV. N. R. Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A. Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)4555(1971)、D. H. R. Barton et al, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0078】上記電子線又はX線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1) で表されるオキサゾール誘導体又は一般式 (PAG 2) で表されるSートリアジン誘導体。

[0079]

【化19】

【0080】式中、R²⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R²⁰²は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)3を示す。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。

【0081】具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

[0082]

【化20】

[0083] 【化21】

【0085】 (2)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、又は一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

(PAG2-10)

[0086]

(PAG2-9)

【0087】ここで式Ar¹、Ar²は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

【0088】 R203、R204、R205は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい

置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、シクロアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、メルカプト基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0089】 Z⁻はアニオンを表し、具体的には置換基を有していても良いアルキルスルホン酸、シクロアルキルスルホン酸、パーフルオロアルキルスルホン酸、アリールスルホン酸(例えば置換基を有していても良いベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラセンスルホン酸)等の各アニオンが挙げられる。

【0090】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ及 VAr^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0091】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0092]

[
$$\{l: 24\}$$
]

 CF_3
 CF_3

【0093】 【化25】

$$CF_3SO_3 \stackrel{\Theta}{\longrightarrow} CF_3SO_3 \stackrel{\Theta}{\longrightarrow} CF_3$$

$$F_{3}C \longrightarrow I^{\Theta} \longrightarrow CF_{3} \qquad CF_{3}SO_{3}^{\Theta}$$

$$(PAG3-12)$$

$$CO_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$$

$$(PAG3-13)$$

$$CI \longrightarrow I^{\Theta} \longrightarrow CI$$

$$(PAG3-14) \longrightarrow CF_{3}$$

$$(PAG3-14) \longrightarrow CF_{3}$$

$$(PAG3-15) \longrightarrow CF_{3}$$

$$(PAG3-16) \longrightarrow CF_{3}SO_{3}^{\Theta}$$

$$(PAG3-16) \longrightarrow CF_{3}SO_{3}^{\Theta}$$

$$(PAG3-16) \longrightarrow CF_{3}SO_{3}^{\Theta}$$

$$(PAG3-16) \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow CH_{3}$$

$$(PAG3-18) \longrightarrow CH_{2}SO_{3}$$

$$(PAG3-18) \longrightarrow CH_{2}SO_{3}$$

$$(PAG3-18) \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow CH_{3}$$

$$(PAG3-18) \longrightarrow CH_{2}SO_{3}$$

[0095]

【0096】 【化28】

$$(PAG4-1) \qquad CF_3$$

$$(PAG4-1) \qquad CF_3$$

$$(PAG4-2) \qquad CF_3SO_3^{\Theta}$$

$$(PAG4-2) \qquad CF_3SO_3^{\Theta}$$

$$(PAG4-2) \qquad CF_3SO_3^{\Theta}$$

$$(PAG4-3) \qquad (PAG4-3)$$

$$(PAG4-3) \qquad (PAG4-10)$$

$$(PAG4-10) \qquad (PAG4-10)$$

$$(PAG4-10) \qquad (PAG4-10)$$

$$(PAG4-11) \qquad (PAG4-11)$$

$$(PAG4-11) \qquad ($$

[0097] 【化29】

(a)
$$C_4H_9$$

(b) C_4H_9

(c) C_4H_9

(c) C_4H_9

(d) C_4H_9

(d) C_4H_9

(e) $C_4F_9SO_3^{\Theta}$

(f) C_4H_9

(f) $C_4F_9SO_3^{\Theta}$

$$\begin{array}{c} CO_{2}CH_{2$$

[0100]

【化32】

$$\{(\bigcirc)_{2}^{S}, \bigcirc \rightarrow \\ (PAC4-26)\}$$

$$\{(\bigcirc)_{2}^{S}, \bigcirc \rightarrow \\ (PAC4-27)\}$$

$$S = 2 \text{ H}_{3}C - (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}}$$

$$(PAC4-28) - (\bigcirc)_{2}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}}$$

$$(PAC4-28) - (\bigcirc)_{2}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}}$$

$$(PAC4-29) - (\bigcirc)_{2}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}}$$

$$(PAC4-30) - (\bigcirc)_{2}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}}$$

$$(PAC4-30) - (\bigcirc)_{2}^{CH_{3}} + (\bigcirc)_{3}^{CH_{3}} +$$

【0102】一般式 (PAG3)、 (PAG4) で示される上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapcz yk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L. Maycok et al, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970)、E. Goethas et al, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964)、H. M. Leicester、J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587 (1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成することができる。

【0103】(3)下記一般式(PAG6)で表される イミノスルホネート誘導体。

[0104]

【化34】

-

$$R^{206}$$
- SO_2 - O - N

$$O$$

$$A$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

【0105】式中、R²⁰⁶は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。 具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0106] [化35]

【0107】 【化36】

【0108】 【化37】

(PAG6-20)

【0110】(4)下記一般式(PAG7)で表される

ジアゾジスルホン誘導体。

[0111]

【化39】

【0112】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル 基、あるいは置換してもよいアリール基を表す。具体例 としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[0113]

【化40】

【0114】他の酸発生剤を併用する場合、 (B) 成分

$$B^0-O$$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $O-B^0$

と他の酸発生剤の添加量の比率は、重量比で、1/10 ~20/1であり、好ましくは1/5~10/1、更に 好ましくは $1/3\sim5/1$ である。

【0115】[4]本発明(C)の酸の作用により分解 する、分子量3000以下の低分子溶解阻止化合物 本発明において、(C)の化合物を用いてもよい。本発 明(C)の化合物は、酸により分解し得る基を有し、ア ルカリ現像液中での溶解速度が酸の作用により増大す る、分子量3000以下の低分子溶解阻止化合物であ る。

【0116】本発明の組成物に配合される好ましい

(C) の化合物は、その構造中に酸で分解し得る基を少 なくとも2個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた 位置において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも 8個経由する化合物である。より好ましい本発明 (C) の化合物は、その構造中に酸で分解し得る基を少なくと も2個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置に おいて、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも10 個、好ましくは少なくとも11個、更に好ましくは少な くとも12個経由する化合物、又は酸分解性基を少なく とも3個有し、該酸分解性基間の距離が最も離れた位置 において、酸分解性基を除く結合原子を少なくとも9 個、好ましくは少なくとも10個、更に好ましくは少な くとも11個経由する合物である。又、上記結合原子の 好ましい上限は50個、更に好ましくは30個である。 本発明(C)の化合物である酸分解性溶解阻止化合物 が、酸分解性基を3個以上、好ましくは4個以上有する 場合、また酸分解性基を2個有するものにおいても、該 酸分解性基が互いにある一定の距離以上離れている場 合、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止性が著しく向 上する。なお、酸分解性基間の距離は、酸分解性基を除 く、経由結合原子数で示される。例えば、以下の化合物 (1), (2)の場合、酸分解性基間の距離は、各々結 合原子4個であり、化合物(3)では結合原子12個で ある。

[0117] 【化41】

$$0 - \frac{1}{2} \sqrt[2]{\frac{4}{3}} \cdot 0 - B^0 \tag{1}$$

$$A^{0}-OOC-^{1}CH_{2}-^{2}CH_{2}-^{3}CH_{2}-^{4}CH_{2}-COO-A^{0}$$
 (2)

$$B^{0}-O \xrightarrow{2 \ 3} CH_{3} \xrightarrow{10 \ 11} O-B^{0}$$

$$B^{0}-O \xrightarrow{1} A^{5}CH_{2} \xrightarrow{6 \ CH_{2}} \xrightarrow{7 \ CH_{2}} -8 \ CH_{2} \xrightarrow{9} \underbrace{10 \ 11} O-B^{0}$$

$$CH_{3} \qquad (3)$$

录分解性基: - COO-A⁰、 - O-B⁰

【0118】また、本発明(C)の化合物である酸分解性溶解阻止化合物は、1つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有していてもよいが、好ましくは、1つのベンゼン環上に1個の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物である。更に、本発明の酸分解性溶解阻止化合物の分子量は3,000以下であり、好ましくは300~3,000、更に好ましくは500~2,500である。

【0119】本発明の好ましい実施態様においては、酸 により分解し得る基、即ち $-COO-A^0$ 、 $-O-B^0$ 基 を含む基としては、 $-R^0-COO-A^0$ 、又は-Ar- $O-B^0$ で示される基が挙げられる。ここで A^0 は、-C (R^{01}) (R^{02}) (R^{03}) -S i (R^{01}) (R^{02}) (R^{03}) もしくは-C (R^{04}) (R^{05}) $-O-R^{06}$ 基を 示す。 B^0 は、 A^0 又は $-CO-O-A^0$ 基を示す。 R^{01} 、 R^{02} 、 R^{03} 、 R^{04} 及び R^{05} は、それぞれ同一でも 相異していてもよく、水素原子、アルキル基、シクロア ルキル基、アルケニル基もしくはアリール基を示し、R 06はアルキル基もしくはアリール基を示す。但し、R⁰¹ $\sim R^{03}$ の内少なくとも2つは水素原子以外の基であり、 又、R⁰¹~R⁰³、及びR⁰⁴~R⁰⁶の内の2つの基が結合 して環を形成してもよい。R⁰は置換基を有していても よい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素基を示 し、一Arーは単環もしくは多環の置換基を有していて もよい2価以上の芳香族基を示す。

【0120】ここで、アルキル基としてはメチル基、エ チル基、プロピル基、nープチル基、secーブチル 基、 t ープチル基の様な炭素数1~4個のものが好まし く、シクロアルキル基としてはシクロプロピル基、シク ロブチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基の様な 炭素数3~10個のものが好ましく、アルケニル基とし てはビニル基、プロペニル基、アリル基、プテニル基の 様な炭素数2~4個のものが好ましく、アリール基とし てはフエニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル 基、ナフチル基、アントラセニル基の様な炭素数6~1 4個のものが好ましい。また、置換基としては水酸基、 ハロゲン原子 (フツ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ 基、シアノ基、上記のアルキル基、メトキシ基・エトキ シ基・ヒドロキシエトキシ基・プロポキシ基・ヒドロキ シプロポキシ基・nープトキシ基・イソプトキシ基・s e cープトキシ基・tープトキシ基等のアルコキシ基、 メトキシカルボニル基・エトキシカルボニル基等のアル コキシカルボニル基、ベンジル基・フエネチル基・クミ ル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル 基・アセチル基・ブチリル基・ベンソイル基・シアナミ ル基・バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等の アシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基・ プロペニルオキシ基・アリルオキシ基・ブテニルオキシ 基等のアルケニルオキシ基、上記のアリール基、フエノ キシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等の アリールオキシカルボニル基を挙げることができる。 【0121】好ましくは、シリルエーテル基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒドロピラニルエーテル基、エノールエステル基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルエステル基、第3級のアルキルエステル基、第3級アルキルカーボネート基、クミルエステル基、テトラヒドロピラニルエーテル基である。

【0122】本発明 (C) の化合物としては、好ましく は、特開平1-289946号、特開平1-28994 7号、特開平2-2560号、特開平3-128959 号、特開平3-158855号、特開平3-17935 3号、特開平3-191351号、特開平3-2002 51号、特開平3-200252号、特開平3-200 253号、特開平3-200254号、特開平3-20 0255号、特開平3-259149号、特開平3-2 79958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平4-112 60号、特開平4-12356号、特開平4-1235 7号、特願平3-33229号、特願平3-23079 0号、特願平3-320438号、特願平4-2515 7号、特願平4-52732号、特願平4-10321 5号、特願平4-104542号、特願平4-1078 8.5号、特願平4-107889号、同4-15219 5号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物のフ エノール性〇H基の一部もしくは全部を上に示した基、 −R⁰COO−A⁰もしくはB⁰基で結合し、保護した化 合物が含まれる。

【0123】更に好ましくは、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-200251号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平4-1650号、特開平4-11260号、特開平4-12357号、特願平4-12357号、特願平4-103215号、特願平4-104542号、特願平4-107885号、特願平4-107889号、同4-152195号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用いたものが挙げられる。

[0124] より具体的には、一般式 [I] ~ [XV I] で表される化合物が挙げられる。

[0125]

【化42】

$$(R^{102}O)_b$$
 R^{100}
 R^{100}
 $(R^{103})_d$
 $(R^{104})_c$

$$(OR^{108})_s$$
 $(R^{116})_v$
 $(R^{117})_u$
 $(R^{118})_t$
 $(R^{118})_t$

$$(R^{102}O)_X$$
 $(OR^{101})_w$ $(R^{122})_{a1}$ $(OR^{108})_y$ $(OR^{108})_y$

$$(R^{102}O)\chi$$
 $(OR^{101})_w$ $(R^{122})_{a1}$ $(R^{123})_{b1}$ $(OR^{108})_y$

[0127]

【化44】

$$(R^{102}O)_{d1}$$
 Z
 Z
 $(R^{128})_{f1}$
 Z
 Z
 $(R^{128})_{e1}$
 $(R^{129})_{f1}$
 Z
 Z
 Z
 $(R^{128})_{e1}$

$$(R^{101}Q)_{g1}$$
 $(R^{131})_{k1}$

$$(R^{108}Q)_{i1}$$

$$(R^{134})_{m1}$$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$
 $(R^{134})_{m1}$

[0128]

【化45】

$$(R^{102}O)_{t1} O (R^{101})_{s1}$$

$$(R^{141})_{v1} O (R^{140})_{u1}$$

$$(R^{141})_{v1} O (R^{141})_{v1}$$

【0129】ここで、

 R^{101} 、 R^{102} 、 R^{108} 、 R^{130} :同一でも異なっていてもよく、水素原子、 $-R^0-COO-C$ (R^{01})(R^{02})(R^{03})又は-CO-O-C(R^{01})(R^{02})

 (R^{03}) 、但し、 R^0 、 R^{01} 、 R^{02} 及び R^{03} の定義は前記と同じである。

[0130] R^{100} :-CO-, -COO-, -NHC ONH-, -NHCOO-, -O-, -S-, -SO -, -SO₂-, -SO₃-, &L<\text{t}

[0131]

【化46】

$$\begin{array}{c|c}
R^{150} \\
C \\
C \\
R^{151}
\end{array}$$

【0132】ここで、G=2~6 但し、G=2の時は

 R^{150} 、 R^{151} のうち少なくとも一方はアルキル基、 R^{150} 、 R^{151} :同一でも異なっていてもよく、水素原子,アルキル基,アルコキシ基、-OH,-COOH,-CN,ハロゲン原子, $-R^{152}$ -COOR 153 もしくは $-R^{154}$ -OH、

R¹⁵²、R¹⁵⁴:アルキレン基、

R¹⁵³:水素原子,アルキル基,アリール基,もしくは アラルキル基、

R99、R103~R107、R109、R111~R118、R121~R123、R128~R129、R131~R134、R138~R141及び R^{143} : 同一でも異なってもよく、水素原子、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、カルボキシル基、シアノ基、もしくは一N(R^{155})(R^{156})(ここで、 R^{155} 、 R^{156} : H、アルキル基、もしくはアリール基)

R¹¹⁰: 単結合, アルキレン基, もしくは

[0133]

【化47】

$$-R^{157}$$
 R^{159} R^{159}

【0134】R¹⁵⁷、R¹⁵⁹:同一でも異なってもよく、 単結合、アルキレン基、-O-、-S-、-CO-、も しくはカルボキシル基、

R158: 水素原子, アルキル基, アルコキシ基, アシル基, アシロキシ基, アリール基, ニトロ基, 水酸基, シアノ基, もしくはカルボキシル基、但し、水酸基が酸分解性基 (例えば、 tーブトキシカルボニルメチル基、テトラヒドロピラニル基、1ーエトキシー1ーエチル基、1ーtーブトキシー1ーエチル基) で置き換ってもよい。

【0135】R¹¹⁹、R¹²⁰:同一でも異なってもよく、メチレン基、低級アルキル置換メチレン基、ハロメチレン基、もしくはハロアルキル基、但し本願において低級アルキル基とは炭素数1~4のアルキル基を指す、

 $R^{124} \sim R^{127}$: 同一でも異なってもよく、水素原子もしくはアルキル基、

 $R^{135} \sim R^{137}$: 同一でも異なってもよく、水素原子,アルキル基,アルコキシ基,アシル基,もしくはアシロキシ基.

 \mathbb{R}^{142} : 水素原子, \mathbb{R}^{0} \mathbb{R}^{0} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{03}) 又は \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00} \mathbb{R}^{00}

[0136]

【化48】

【0137】 R^{144} 、 R^{145} :同一でも異なってもよく、水素原子,低級アルキル基,低級ハロアルキル基,もしくはアリール基、

R146~R149:同一でも異なっていてもよく、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボニル基、アルキル基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、アラルキル基、アシロキシ基、アルケニルオキシ基、アリール基、アリールオキシ基、もしくはアリールオキシカルボニル基、但し、各4個の同一記号の置換基は同一の基でなくてもよい、

Z, B:単結合, もしくは-O-、

A:メチレン基, 低級アルキル置換メチレン基, ハロメ チレン基, もしくはハロアルキル基、

E:単結合,もしくはオキシメチレン基、a~z,al~y1:複数の時、()内の基は同一又は異なっていてもよい、

a~q、s,t,v,g1~i1,k1~m1,o1,q1,s1,u1:0もしくは 1~5の整数、

r, u, w, x, y, z, al~f1, p1, r1, t1, v1~x1:0もしくは1~4の整数、

j1, n1, z1, a2, b2, c2, d2: 0もしくは1~3の整数、

z1, a2, c2, d2のうち少なくとも1つは1以上、

y1:3~8の整数、

(a+b), (e+f+g), (k+l+m), (q+r+s), (w+x+y), (c1+d1), (g1+h1+i1+j1), (o1+p1), (s1+t1) ≥ 2 ,

 $(j1+n1) \leq 3$

(r+u), (w+z), (x+a1), (y+b1), (c1+e1), (d1+f1), (p1+r1), (t1+v1), (x1+w1) ≦ 4、但し一般式 [V] の場合は(w+z), (x+a1) ≦ 5、

(a+c), (b+d), (e+h), (f+i), (g+j), (k+n), (l+o), (m+p), (q+t), (s+v), (g1+k1), (h1+l1), (i1+m1), (o1+q1), (s1+u1) ≤ 5 .

を表す。

[0138]

【化49】

ここで、

O | R¹⁶⁰: 有機基、単結合、-S-、-SO-もしくは-S-| I | O

R¹⁶¹: 水素原子、一価の有機基もしくは

R¹⁶²~R¹⁶⁶: 同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケニル 基、-O-R⁰-COO-C(R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³) も し くは-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)、但し、少なくとも2つは-O-R⁰-COO-C(R⁰¹) (R⁰³) (R⁰³) も しくは-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰³)である、又、各4もしくは6個の同一記号の置換差は同一の差でなくても良

X : 2価の有機基、

e2 :0もしくは1、を表わす。

[0139]

【化50】

ここで、 $R^{167} \sim R^{170}$: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、

ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、も しくはアルケニル基、但し、各4~6個の同一記

号の価格基は同一の基でなくても良い、

 \mathbf{R}^{171} , \mathbf{R}^{172} : 水素原子、アルキル基もしくは $\mathbf{R}^{167}\mathbf{R}^{168}$

 R^{173} : 少なくとも2つは $-O-R^0-COO-C(R^{01})$ (R^{02}) (R^{02}) 進もし

くは-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)基であり、その他は水

酸基である、

f2, h2: 06 しくは1、

g2 : 0もしくは1~4の整数、

を表す。

【化51】

[0140]

ここで、

R¹⁷⁴~R¹⁸⁰: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ハロ ゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、 アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アル コキシカルボニル基、アリールカルボニル基、ア シロキシ基、アシル基、アラルキルオキシ基もし くはアリールオキシ基、但し、各6個の同一記号の **置換基は同一の基でなくても良い、**

R¹⁸¹: 少なくとも2つは-O-R⁰-COO-C(R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³) 逝もしく は-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)基であり、その他は水酸基 である、

を表す。

[0141]

ここで、 R¹⁸² : 水素原子もしくはアルキル基、但し、全部同一でなく ても良い、

R¹⁸³~R¹⁸⁶: 水酸基、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 差、もしくはアルコキシ差、但し、各3個の同 一記号の置換基は同一の基でなくても良い、

R¹⁸⁷: 少なくとも2つは-O-R⁰-COO-C(R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³) 遊も しくは、-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)基であり、その 他は水酸器である、

を表す。.

【0142】好ましい化合物骨格の具体例を以下に示す。

[0144] [化54]

【0143】 【化53】

$$RO - OR OR$$

$$C - OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$RO \longrightarrow S \longrightarrow OR$$

$$(5)$$

RO
$$CH_3$$
 OR CH_2 CH CH CH_3 CH_3 CH_3 CH_3

$$H_3C$$
 CH_2
 CH_3
 CH_3

RO OR RO OR

RO
$$CH$$
 OR

 CH_2 $C=0$
 H_3C OCH_3 CH_3

(8)

【0145】 【化55】

[0146] [化56]

$$\begin{array}{c|c}
 & OR \\
 & O$$

[0147]

【化57】

【0148】 【化58】

ĊH₃ (20)

【0149】 【化59】

RO'

[0150] [化60]

$$\begin{array}{c|c} & \text{OR} & \text{CH}_3 \\ & \text{H}_3\text{CO} & \text{CH}_2 & \text{OCH}_3 \\ & \text{H}_3\text{C} & \text{CH}_2 & \text{CH}_2 & \text{CH}_3 \\ & \text{RO} & \text{H}_3\text{C} & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ & & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

【0151】 【化61】

$$\begin{array}{c} \text{RO} & \begin{array}{c} \text{O} & \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 & \text{OR} \end{array} \\ \end{array}$$

【0152】 【化62】

【0153】 【化63】

$$CH_2$$
 CH_2 CH_2

[0154]

【化64】

$$RO \longrightarrow CH_2CH_2 - C \longrightarrow CR$$
 OR
 OR

【0155】 【化65】

[0157]

【0156】化合物 (1) ~ (44) 中のRは、水素原子、

【化 6 6】 — CH2-COO-C(CH3)2C6H5 ,——CH2-COO-C4H3 t

【0158】を表す。但し、少なくとも2個、もしくは 構造により3個は水素原子以外の基であり、各置換基R は同一の基でなくてもよい。

【0159】[5]酸拡散抑制剤

本発明の組成物には、電子線又はX線の照射後加熱処理までの経時による性能変動(パターンのT-top形状形成、感度変動、パターン線幅変動等)や塗布後の経時による性能変動、更には電子線又はX線の照射後、加熱処理時の酸の過剰な拡散(解像度の劣化)を防止する目的で、酸拡散抑制剤を添加することが好ましい。酸拡散抑制剤としては、有機塩基性化合物であり、例えば塩基性窒素を含有する有機塩基化合物であり、共役酸のpKa値で4以上の化合物が好ましく使用される。具体的には下記式(A)~(E)の構造を挙げることができる。

[0160]

【化67】 R²⁵¹

$$= C - N = C - \cdots (C)$$

$$R^{254}$$
 R^{255}
 R^{253} C^{-N} $C^{-R^{256}}$...(E)

【0161】ここで、R250、R251及びR252は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~6個のアルキル基、炭素数1~6個のアミノアルキル基、炭素数1~6個のヒドロキシアルキル基又は炭素数6~20個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、R251とR252は、互いに結合して環を形成してもよい。R253、R254、R255及びR256は、同一でも異なってもよく、炭素数1~6個のアルキル基を表す。更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ま

しくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基 を有する化合物である。

【0162】好ましい具体例としては、置換もしくは未 置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジ ン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置 換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未 置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置 換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換 もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプ リン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしく は未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換も しくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げら れる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル 基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

【0163】特に好ましい化合物として、グアニジン、1、1ージメチルグアニジン、1、1、3、3、一テトラメチルグアニジン、イミダゾール、2ーメチルイミダゾール、ペーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、4、5ージフェニルイミダゾール、2・アミノピリジン、3・アミノピリジン、4・アミノピリジン、2・ジメチルアミノピリジン、2・ジメチルアミノピリジン、2・アミノメチル)ピリジン、2・アミノー3・メチルピリジン、2・アミノー4・メチルピリジン、2・アミノー5・メチルピリジン、2・アミノー6・メチルピリジン、3・アミノエチルピリジン、1・アミノエチルピリジン、3・アミノエチルピリジン、1・アミノエチルピリジン、3・アミノエチルピリジン、3・アミノエチルピリジン、3・アミノエチルピリジン、

【01.64】 3-rミノピロリジン、ピペラジン、Nー (2-rミノエチル) ピペラジン、Nー (2-rミノエチル) ピペリジン、4-rミノー2, 2, 6, 6-rトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-rミノエチル) ピロリジン、ピラゾール、3-rミノ-5-メチルピラゾール、5-rミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(rミノメチル) -5-メチルピラジ

ン、ピリミジン、2, 4ージアミノピリミジン、4, 6 ージヒドロキシピリミジン、2ーピラゾリン、3ーピラ ゾリン、Nーアミノモルフォリン、Nー(2ーアミノエ チル) モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定され るものではない。これらの含窒素塩基性化合物は、単独 であるいは2種以上一緒に用いられる。

【0165】酸発生剤と有機塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤) / (有機塩基性化合物) (モル比) =2.5~300であることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度となり、解像力が低下する場合があり、また、300を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの太りが大きくなり、解像力も低下する場合がある。(酸発生剤) / (有機塩基性化合物) (モル比) は、好ましくは5.0~200、更に好ましくは7.0~150である。

【0166】[6]本発明の組成物に使用されるその他の成分

(1) 增感剤

本発明の組成物には、電子線又はX線の照射時に酸の発生効率又は発生量を向上させる目的で、増感剤を使用しても良い。このような増感剤としては、電子線又はX線のエネルギーを吸収して2次電子を発生し得る化合物が好ましい。具体的には電子密度の大きい芳香族化合物であり、例えばアルコキシ基、ヒドロキシ基等の電子供与基が置換したベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピレン等の単環又は多環化合物が挙げられる。

【0167】(2)溶剤類

本発明の組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かし て支持体上に塗布する。ここで使用する溶媒としては、 エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペン タノン、2-ヘプタノン、γ-ブチロラクトン、メチル エチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メト キシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エ チル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオ ン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピ ルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジ メチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒ ドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは 混合して使用する。

【0168】(3)界面活性剤類

上記溶媒に界面活性剤を加えることもできる。具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレ

ンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、

【0169】ポリオキシエチレンソルビタンモノステア レート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエー ト、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等 のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等の ノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF3 03, EF352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファッ クF171, F173 (大日本インキ (株) 製)、フ ロラードFC430、FC431(住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG710, サーフロンS-382, SC101, SC102, SC103, SC1 04、SC105、SC106(旭硝子(株)製)、ト ロイゾルS-366 (トロイケミカル (株) 製) 等のフ ッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP3 41 (信越化学工業 (株) 製) やアクリル酸系もしくは メタクリル酸系(共)重合ポリフローNo. 75, N o. 95 (共栄社油脂化学工業 (株) 製) 等を挙げるこ とができる。

【0170】これらの界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量%当たり、通常、2重量%以下、好ましくは1重量%以下である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0171】尚、フッ素系及びシリコン系界面活性剤の うち少なくとも1種の界面活性剤が配合されることが好 ましい。また、フッ素原子と珪素原子の両方を有する界 面活性剤が配合されることも好ましい。これらの界面活 性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-22674 6号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭6 3-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開 平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号,米 国特許5360692号,米国特許5529881号,米国特許529633 0号,米国特許5436098号,米国特許5576143号,米国特 許5296143号,米国特許5294511号、 及び、米国特許582 4451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販 市販の の界面活性剤をそのまま用いることもできる。 界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、 (新秋田化成(株)製)、フロラー トFC430、431(住友スリ ーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F18 9、R08 (大日本インキ (株) 製)、サーフロンS-382、 SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、 トロイゾルS-366 (トロイケミカル社製) 等のフッ

素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化学工業 (株) 製) もシリコン系界面活性剤として用いることができる。これらの界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、0.001~2重量部、好ましくは0.01~1重量部である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。これらの界面活性剤の添加により、レジスト膜の面内均一性が増し、解像力が向上する効果がある。

【0172】精密集積回路素子の製造などにおいてレジスト膜上へのパターン形成工程は、基板(例:シリコン/二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、ITO基板等の透明基板等)上に、本発明のネガ型フォトレジスト組成物を塗布し、次に電子線(75keV以上の加速電圧条件下)又はX線描画装置を用いて照射を行い、加熱、現像、リンス、乾燥することにより良好なレジストパターンを形成することができる。

【0173】本発明のポジ型フォトレジスト組成物の現 像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭 酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウ ム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、 n-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミ ン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチ ルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジ メチルエタノールアミン、トリエタノーアミン等のアル コールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等 の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環 状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することが できる。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロピル アルコール等のアルコール類、ノニオン系等の界面活性 剤を適当量添加して使用することもできる。これらの現 像液の中で好ましくは第四アンモニウム塩、更に好まし くは、テトラメチルアンモニウムヒドロオキシド、コリ ンである。

[0174]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明の内容がこれにより限定されるものでは ない。 【0175】[樹脂 (A-1) の合成]ポリ (p-ヒドロキシスチレン) (VP-8000:日本曹達(株)製) 24. 0g(0.20モル)をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)に溶解し、減圧蒸留により脱水した後、エチルビニルエーテル5.1g(0.070モル)とpートルエンスルホン酸40gを添加して室温下2時間攪拌した。反応液に42gのトリエチルアミンを添加し、その後超純水と酢酸エチルを添加して発し、更に超純水にて洗浄を3回行った。有機層部を分液し、減圧留去することにより、酢酸エチルと水分を除去し、本発明の樹脂(A-1)のPGMEA30%溶液を得た。NMRにより、樹脂の組成は構造例(III-2)/(V-1)=33/67であることを確認した。また分子量はGPC測定により、重量平均(Mw:ポリスチレン標準)で10,300であった。

【0176】[樹脂 (A-2) の合成]4-tープトキシ スチレン30g(0.17モル)、3,4,5ートリメト キシスチレン5.8g(0.03モル)、重合開始剤2. 2'ーアゾビス(2,4-ジメチルパレロニトリル) (和光純薬工業(株)製;商品名V-65)50mgを1-メ トキシー2ープロパノール80mlに溶解し、窒素気流及 び攪拌下、70℃に加熱した1-メトキシー2-プロパ ノール20ml中に2時間かけて滴下した。2時間後開始 剤50mgを追加し、更に2時間反応を行った。その後9 0℃に昇温し攪拌を1時間続けた。反応液を放冷後、イ オン交換水1リットルに激しく攪拌しながら投入することに より、白色樹脂を析出させた。得られた樹脂を濾過、乾 燥後、アセトン300mlに溶解し、触媒量の36%塩酸 を加え、 t ープトキシ基の一部を脱保護させた。その後 イオン交換水 2 リットル巾に、攪拌下投入することにより、 白色の樹脂を析出させた。イオン交換水にて水洗、減圧 下で乾燥後、メタノールに溶解しヘキサン中に再沈させ ることにより、本発明の樹脂(A-2)16. 7gを得 た。NMR測定により、樹脂の組成が構造例(III-1)/ (V-1)/(V-21)=27/58/15であることを確認した。ま た分子量はGPC測定により、重量平均 (Mw:ポリス チレン標準)で13,500であった。

【0177】同様にして、表1に示す樹脂を合成した。 【0178】

【表1】

表 1

	-24.		
	樹脂 (A)	組成(樹脂中の構造単位とモル比)	分子量
	(A-3)	(III-8)/(V-2)=25/75	1 10,800
	(A-4)	(III-2)/(V-1)/(V-18)=28/59/13	11,700
	(A-5)	(III-4)/(V-1)/ピニルナフタレン=24/58/18	12,500
	(A-6)	(III-5)/(V-1)/(V-23)=22/68/10	10,200
	(A-7)	(111-6)/(V-1)/(V-21)=23/63/14	12,800
	(8-A)	(III-8)/(V-2)/(V-17)=24/61/15	9,800
	(A-9)	(IV-1)/(V-9)=28/72	9,200
-	(A-10)	(IV-6)/(V-1)/XFV>=22/60/18	11,900
ı	(A-11)	(1V-10)/(V-1)/(V-21)=25/60/15	13,300
	(A-12)	(111-2)/(V-1)/(VI-2)=27/59/14	10,500
			1 .0,500 1

【0179】 [実施例1~12、及び比較例1及び2] (1) レジストの塗設

下記表 2 に示した成分をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート8.5 g に溶解し、これにトリフェニルイミダゾール0.01 g と界面活性剤としてメガファックR 08(大日本インキ化学工業(株)製)0.01 g を添加して、本発明のレジスト組成物を調整し

た。各試料溶液を 0. 1 μ mのテフロン(登録商標)フィルターで濾過した後、スピンコーターによりヘキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハー上に塗布し、110℃、90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚 0. 3 μ mのレジスト膜を得た。【0180】

【表2】

樹脂(A) (g)	ジスルホン化合物(8)	冷解阻止剂	Z O AL OFF
	(g)	(C) (g)	その他の酸 発生剤 (g)
(A-1) (1.30)	(PAG5-2)(0.10)		
(A-3) (1.05)	(PAG5-3)(0.10)	(41)(0.25)	!
(A-4) (1.30)	(PAG5-14)(0.07)		(PAG6-16)(0.03)
(A-5) (1.30)	(PAG5-7) (0.10)	· ·	
(A-7) (1.30)	(PAG5-5) (0.10)		
(A-8) (1.30)	(PAG5-12)(0.10)		-
(A-10) (1.30)	(PAG5-5)(0.07)		(PAG4-7) (0.03)
(A-11) (1.30)	(PAG5-2)/(PAG5-15) =1/1(0.10)		
(A-12)(1.30)	(PAG5-9) (0.07)		(PAG7-1) (0.03)
(A-7) (1.05)	(PAG5-8) (0.05)	(16) (0.25)	(PAG4-7) (0.05)
(A-1) (1.30)	-		(PAG6-16)(0.10)
(A-10) (1.30)			(PAG4-7) (0.10)
	(A-3) (1.05) (A-4) (1.30) (A-5) (1.30) (A-7) (1.30) (A-8) (1.30) (A-10) (1.30) (A-11) (1.30) (A-12) (1.30) (A-7) (1.05) (A-1) (1.30)	(A-3) (1.05) (PAG5-3) (0.10) (A-4) (1.30) (PAG5-14) (0.07) (A-5) (1.30) (PAG5-7) (0.10) (A-7) (1.30) (PAG5-5) (0.10) (A-8) (1.30) (PAG5-12) (0.10) (A-10) (1.30) (PAG5-5) (0.07) (A-11) (1.30) (PAG5-2) / (PAG5-15) = 1/1 (0.10) (A-12) (1.30) (PAG5-9) (0.07) (A-7) (1.05) (PAG5-8) (0.05) (A-1) (1.30) —	(A-3) (1.05) (PAG5-3)(0.10) (41)(0.25) (A-4) (1.30) (PAG5-14)(0.07) (A-5) (1.30) (PAG5-7)(0.10) (A-7) (1.30) (PAG5-5)(0.10) (A-8) (1.30) (PAG5-12)(0.10) (A-10)(1.30) (PAG5-5)(0.07) (A-11)(1.30) (PAG5-2)/(PAG5-15) =1/1(0.10) (A-12)(1.30) (PAG5-9) (0.07) (A-7) (1.05) (PAG5-8) (0.05) (16)(0.25) (A-1) (1.30) (PAG5-8) (0.05)

【0181】表2中、溶解阻止剤(16)及び(41)におけるRは、いずれもーCH2COOC4Hg^tである。 【0182】(2)レジストパターンの作成 このレジスト膜に電子線描画装置(加速電圧50Ke V)を用いて照射を行った。照射後にそれぞれ110℃の真空吸着型ホットプレートで60秒間加熱を行い、 2.38%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液で60秒間浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。得られたパターンの断面形状を走査型電子顕微鏡により観察した。 【0183】また、感度は、0.20 μ mライン(ライン:スペース=1:1)を解像する時の最小照射エネルギーを感度とし、その照射量における限界解像力(ラインとスペースが分離解像)を解像力とした。0.20 μ mライン(ライン:スペース=1:1)が解像しないものついては限界の解像力を解像力とし、その時の照射エネルギーを感度とした。性能評価結果を表3に示した。

[0184]

【表3】

表3

	感度(μC/cm²)	解像度(µm)	パターンプロファイル
実施例1	9	0.11	矩形
実施例2	10	0.10	矩形
実施例3	8	0.10	矩形
実施例4	8	0.10	矩形
実施例 5	7	0.11	矩形
実施例 6	9	0.11	矩形
実施例7	7	0.10	矩形
実施例8	9	0.10	矩形
実施例 9	7	0.11	矩形
実施例 10	6	0.10	矩形
比較例1	21	0.14	やや逆テーパー
比較例2	14	0.15	やや逆テーバー

【0185】表3の結果より本発明のポジ型レジスト組成物は、比較例に比べ、感度が大きく優れ、解像度、プロファイルも向上することが判る。

【0186】 [実施例11~13及び比較例3] 上記実施例1、5及び7と、比較例1の組成を用い、上記と同様にして作成したレジスト膜に対し、100KeVの加速電圧の条件で、電子線描画装置を用いて照射を行っ

た。照射後に上記実施例と同様に加熱、現像、リンスを 行い、得られたパターンを走査型電子線顕微鏡により観 察した。上記実施例と同様に評価した結果を表4に示し た。

【0187】 【表4】

表 4							
	感度(µC/cm²)	解像度(µm)	バターンプロファイル				
実施例 11	14	0.09	矩形				
实施例 12	10	0.09	矩形				
実施例 13	11	0.09	矩形				
比較例3	30	0.12	やや逆テーバー				

【0188】表4の結果より、本発明のポジ型レジスト組成物は、比較例の組成物に対し、高加速電圧での電子線照射においても、良好な感度、解像度、パターンプロファイルを示すことが判る。

[0189]

【発明の効果】本発明の電子線及びX線用ポジ型レジスト組成物により、高加速電圧の条件においても、感度、解像度に優れ、矩形なプロファイルを有するポジ型レジスト組成物を提供できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 3 F 7/004 H 0 1 L 21/027 503

G03F 7/004 H01L 21/30 503A 502R

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AB16 AC05

ACO6 ADO3 BEO0 BE10 BG00

CB08 CB14 CB15 CB16 CB17

CB41 CC20 FA17

4H006 AA01 AA03 AB76 AB92

4J002 BC121 BG021 BG071 BG121

EE037 EJ017 EJ037 EJ047

ER028 EU028 EU048 EU118

EU128 EU138 EU148 EU238

EV067 EV207 EV216 EV217

FD206 FD207 FD208 GP03